PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-119025

(43)Date of publication of application: 11.05.1989

(51)Int.Cl.

H01L 21/302

(21)Application number: 62-276402

(71)Applicant: SUMITOMO METAL IND LTD

(22)Date of filing:

31.10.1987

(72)Inventor: IIZUKA DAISUKE

KUBOTA KAZUYOSHI

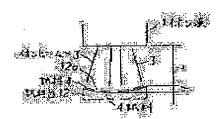
ASHIDA MINORU

(54) ION BEAM ETCHING

(57)Abstract:

PURPOSE: To allow etching of high aspect ratio with reduced processing characteristic difference among samples by arranging the samples so that their incident angles of an ion beam to be diffused from an ion source toward a plurality of samples are almost equal to one another.

CONSTITUTION: An ion beam 3 diverge from an ion source 1. A plurality of samples 4 are fixedly arranged on a sample stand 12. A recessed curving slope of the sample stand 12 is formed so that angles made by respective samples 4 relative to the incident ion beam 3 can almost be equal to one another. A depth H of the recessed curvature of the sample stand 12 relative to a distance L between the ion source 1 and the sample 12 is preferably within 10%. Too large a depth H may cause a difference in etching speed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 平1-119025

@Int_Cl.1

驗別記号

广内整理番号

@公開 平成1年(1989)5月11日

H 01 L 21/302

D-8223-5F

発明の数 1 (全4頁) 審查請求 未請求

の発明の名称

イオンビームエツチング方法

期 昭62-276402 ②特

顧 昭62(1987)10月31日 **邳出**

大 助 者 飯 700発 明

兵庫県尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式

会社総合技術研究所内

和芳 久 保 田 明 渚 ⑦発

兵庫県尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式

会社総合技術研究所内

稔 \blacksquare 者 73発 明

兵庫県尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式

会社総合技術研究所内

住友金属工業株式会社 砂出 顖 人

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

外1名

弁理士 溝上 満好 四代 理 人

印耳 糸田

- 1. 発明の名称 ・・・ィオンビームエッチング方法
- 2. 特許請求の範囲
- (1) イオンビームをイオン源より取り出し、その イオンピームを用いて複数の被加工物のエッチ ングあるいは加工を同時に行うイオンビームエ ッチング方法において、イオン源より被加工物 側に照射されるイオンピームに対して、複数の 被加工物の各々に照射されるイオンピームの人 射角がほぼ等しくなるように各々の被加工物を 配置して加工することを特徴とするイオンビー ムエッチング方法。
 - 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、イオン深より引き出されたイオンビ ームを用いて被加工物(以下「試料」という)を エッチングあるいは加工するイオンピームエッチ ング方法に関するものである。

(従来の技術)

近年、微細なパターンをエッチングする方法と して、従来の湿式エッチング方法に代わって、ブ ラズマエッチングやスパッタエッチング等のドラ イエッチング方法が有望視されている。イオンビ ームエッチングあるいはイオンビームミリングと 呼ばれる、シャワー状のガスイオンをエッチング される試料に照射する方法も、このドライエッチ ング方法の一種である。

第3図にイオンビームエッチング方法の一例を 示す。同図において、1はプラズマを発生させく オンを生成させるイオン源、2はイオン源1より 取り出されるイオンピーム3により試料4をエッ チングあるいは加工する試料室である。イオン源 1と試料室2には、ガス導入口5よりガスが導入 され、一定の圧力を保ちながら排気口6より排気 されるようになっている。そして、イオン源1で は、ガス導入口5より導入されたガスにフィラメ ント7からの電子を当てることによりプラズマ8 が発生し、そのイオンがグリッド9により週当な 電圧で加速されて上記イオンピーム 3 として取り

出される。上記試料室2の試料4位試料台10上に配置されており、この試料4はイオンピーム3によってスパックされてエッチングあるいは加工が施される。

11はニュートライザであるが、これは試料4がイオンピーム3によりチャージアップするのを 防止するためのもので、ここで発生する熱電子に よって中和する働きをする。なお、上記ガスイオ ンの生成にフィラメント7を用いる価、マイクロ 液を使用するもの等があるが、イオンをグリッド 9で加速してイオンピーム3とする点では同じである。

(発明が解決しようとする問題点)

ところで、イオン瀬1よりのイオンビーム3は、イオン瀬1内のプラズマ8の状態や、グリッド3 部におけるシースの形状等により、必ずしも平行なビームにはなっておらず、イオンビーム3は発 散している。この状態を第4図(イ)(ロ)に模 式的に示しており、(イ)図は平行ビームの場合、 (ロ)図は発散している場合を示す。また、イオ

り、再現性が悪い等の欠点がある。例えば、第5 図(イ)のように、試料4とイオンビーム3のな す角度 θ が 9 0 に近い場合は、パターン13 a 間のエッチング対象部13 b 部分に対するイオン ビーム3の入射は可能で、高アスペクト比のエッ チングが可能である。これに対し、同図(ロ)の ように、角度 8 が小さい場合は、高アスペクト比 のパターンのエッチングが不可能になるという問 題がある。

また、前述のように、エッチング中に試料すを自転あるいは自公転させて、エッチング特性の向上をねらったものもあるが、この場合のエッチング特性の向上は全面についての平均したものになり、高アスペクト比のパターンのエッチング等のエッチング特性を根本的に解決するものではないという問題があった。

本発明は、これらの問題点に鑑みて成されたものであり、複数の試料間のエッチング特性の均一 性、再現性および高アスペクト比のパターンのエッチング特性を改善するイオンビームエッチング ンピームエッチング接限では、高スループットが 要求されるため、イオン線1の大口径化とともに、 試料台10を大型化して複数の試料4を一括して 処理することが必要となって来ている。そこで、 試料4間のエッチング速度やエッチング形状等の エッチング特性の均一性の向上、再現性の向上を 目的として、試料台10が自転あるいは自公転可 能な構造のものが用いられるようになった。

方法を提供することを目的とするものである。 (問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するために本発明のイオンビームエッチング方法は、イオンビームを用いて複数の試料のエッチングあるいは加工を間時に行うイオンビームエッチング方法において、イオン源より試料値に照射されるイオンビームの入射角がほぼ等しくなるように各々の試料を配置してエッチングあるいは加工するものである。

(作用)

本発明は上記のような方法により、複数の試料を同時に一括してエッチングあるいは加工する場合において、各試料に入射してくるイオンピームの入射角を各試料間でほぼ一定とすることができ、従って各々の試料間のエッチング特性や加工特性の差を最小限にすることができ、全ての試料を同一条件でエッチングあるいは加工することになる。(実 難 例)

以下本発明の一実施例を示す第1図に基づいて 説明する。

第1図は、イオン源1と、このイオン源1より 取り出されたイオンビーム3と、このイオンビー ム3によりエッチングされる試料4と、その試料 4を配置固定する試料台12とを示している。

ここで、イオン部1は上記第2回と同様に構成されるもので、イオンピーム3は発散しており、複数の試料4が試料台12上に配置固定されている。そして、上記試料台12は、その上面部12aが回馈曲形状に形成されており、その中心部より外周にいくほど上方に傾斜を大きくしている。この試料台12の回避曲形状の傾斜は、この上面部12aに配置された各々の試料4とこれらに入射してくるイオンピーム3とのなす角度が全てほぼ等しくなるように形成してある。

ここで、イオン源1と試料台12との距離しに対し、試料台12の凹場曲形状の深されは、10%以内であることが好ましい。その理由はイオン源1と試料台12との距離によりイオンビームの電

流密度が異なるため、深さ日があまり大きくなる とエッチング速度に差を生じるおそれがあるため である。

ここで、上記試料台12の上面部12 aの凹彎 血形状の深さ及びその形状の条件決定については、 一例として第2四(イ)(ロ)に示す実測に基づ き行うことができる。まず、(イ)図に示すよう に従来のフラットな試料台10を用い、ここで、 加速電圧:500 V、イオンピーム電流密度: O.6mA/cd、イオン源半径: r。(8インチ)、試 料台10の中心より半径方向の位置:よ、イオン ビームと試料のなす角度:8とすれば、試料台 1 0 の中心から外周に向けて角度 0 の値は次第に 小さくなる。その態様を示すのが、(ロ)図であ り、機軸に「/」。の比をとり、縦軸に角度8を とっており、例えばデ/r。=0.8 の位置は85 70°となる。従ってこの場合ェノェ。=0.8 の 位置では、上記上面部12aの凹彎曲形状の傾斜 は20°とすることによって、試料4に入射する ィオンピーム3の入射角をほぼ中心郎のその値と

等しくすることが可能である。同様にして、鉱料 台12上の凹突曲形状の傾斜を決定すれば、その 試料台12中心Oにおける入射角にほぼ等しい入 射角を全上面部12aにわたって得ることが可能 である。

(発明の効果)

本発明によれば以上説明したように、イオン派より試料何に拡散されるイオンピームに対して教育の試料の各々に照射されるイオンピームのエン・ を教育がほぼ等しくなるように試料を配置してエッチングあるいは加工するものであるため、イオンピームエッチングの を表現している。形状の選を小さくでき、かつ高アスペクトと のエッチングが可能である等、優れたエッチング 特性、加工特性を有する有用な発明である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明イオンビームエッチング方法の 実施例を示す概略説明図、第2図(イ) (ロ) は 国条件決定のための説明図、第3図はイオンビー ムエッチング装置の概略説明図、第4図(イ) (ロ) は従来例を示す説明図、第5図 (イ) (ロ) は同試料のエッチング状態の説明図である。

1 はイオン源、2 は試料室、3 はイオンピーム、4 は試料、1 0 、1 2 は試料台、 θ はイオンピームの入射角。

特許出願人 住友金属工業株式会社 代理人 港 上 満 好 (ほか1名)



特開平1-119025 (4)

